

北京大学科研外协、外包次级合同审核信息表

(北京大学作为次级合同委托方)

合同名称: 感存算融合的三维集成图像传感器系统设计项目的技术服务

合同经费(万元): 22.198 来源¹: 国家重点研发计划

项目负责人: 沈林晓 (姓名) 集成电路学院 (院系) 出款帐号(例 8200900099): 8204900451

合同受托方: 上海纳诺芯微电子科技有限公司 (完整单位名称), 单位性质: ☒ 企业 ☐ 非企业²

合同经费来源项目预算书是否载明了合同受托方、委托内容和经费: ☐ 是 ☒ 否^{3-6 红色标注}

合同主要内容:

1. TSMC, 台湾积体电路制造股份有限公司, 流片晶圆厂商
2. 0.18 UM CMOS MIXED SIGNAL RF 1P6M+AL SALICIDE 1.8/3.3V, 目标工艺平台

项目负责人承诺与声明事项:

3. 本人已认真了解合同受托方的法人资格和履行能力, 所提供的支撑材料³真实、合法;
4. 本人对次级合同业务的真实性、相关性、合理性负责;
5. 维护北京大学的校名、校誉和合法权益;
6. 本人及项目组成员⁴与合同受托方是否存在关联关系⁵. ☐ 是 ☒ 否

项目负责人(签名): 沈林晓

日期: 2024.7.22

.....以上内容公示.....